## 特集/エレクトロニクス実装技術の現状と展望

## 実装板の3次元形状検査・X線内部検査, および 官能検査システム化研究会の活動状況

Trend of Inspection Technologies for Inspecting 3-Dimensional Shapes and for Inspecting Internal Structures by X-ray for Electronic Packages, and Activities of Sensory Evaluation Systematization Working Group

官能検査システム化研究会